证券代码：002079 证券简称：苏州固锝

**苏州固锝电子股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2020-6-17

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 华创证券 电力设备与新能源组研究员 杨达伟  财通证券资产管理有限公司 权益研究部研究员 徐竞择  华富基金 研究发展部行业研究员 李天成  汉石资本 研究员 慕陶  平安养老保险股份有限公司 权益研究部研究经理 张牲  弥远投资 杨亦曦 |
| **时间** | 2020年6月17日 下午15：30 |
| **地点** | 公司总厂苏锡路31号会议室 现场调研 |
| **上市公司接待人员姓名** | 苏州固锝董事、副总经理兼董事会秘书 滕有西  苏州晶银新材料股份有限公司总经理 汪山 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 本次调研活动的主要内容是对上市公司及控股子公司苏州晶银新材料股份有限公司整体经营情况的了解，具体内容如下：  1、公司控股子公司苏州晶银新材料股份有限公司的情况介绍：  苏州晶银新材料股份有限公司（以下简称“苏州晶银”）成立于2011年8月10日，注册资本4500万元人民币，其中苏州固锝出资2826万元，占注册资本总额的62.8%。公司经营范围：研发、生产、销售各类电子浆料以及电子浆料领域内的技术开发、转让、咨询和服务（“四技”服务），以及相关产品与技术的进出口业务。  2012年4月25日，苏州固锝和汪山、周欣山、苏州晶讯科技股份有限公司签订《增资扩股协议》，约定由苏州固锝、汪山、周欣山对苏州晶银进行增资，其中苏州固锝增资248万元，汪山增资100万元，周欣山增资47万元。本次增资后，苏州晶银注册资本由4500万元增至4895万元，其中，苏州固锝出资3074万元，占注册资本4895万元的62.80%。2015年8月31日，苏州晶银与苏州阿特斯阳光电力科技有限公司签订《苏州阿特斯阳光电力科技有限公司对苏州晶银新材料股份有限公司首轮增资协议》,阿特斯以现金及无形资产对苏州晶银增资885万股，苏州晶银员工增资120万股。本轮增资完成后，苏州固锝占苏州晶银的持股比例为52.102%。2017年3月20日，苏州固锝与苏州晶讯签订协议，受让苏州晶讯持有的苏州晶银4.102%股权、共计242万股股份，股份转让完成后，苏州固锝共计持有苏州晶银3316万股，占苏州晶银总股本的56.204%，同时苏州晶讯不再持有苏州晶银的股份。2017年12月27日，苏州晶银与昆山双禺投资企业（有限合伙）（以下简称“双禺投资”）签署了《昆山双禺投资企业（有限合伙）对苏州晶银新材料股份有限公司增资协议》。协议规定双禺投资将对苏州晶银增资2000万元。截止2018年12月31日，苏州晶银注册资本为6051.17万元，苏州固锝占苏州晶银的持股比例为54.799%。2020年4月22日及2020年5月29日苏州固锝电子股份有限公司第六届董事会第十三次会议及第六届董事会第十五次会议审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的各项议案（该项目议案须提交苏州固锝股东大会审议）。  2、苏州晶银的技术水平和产品优势：  公司产品以自主知识产权为主，技术水平在国内具有领先优势，且致力于和国际同行竞争，主要材料银粉为国内采购，客户群和其他同行不重叠，产品在国内市场中的进口替代方面有成长空间。  3、新产品HIT银浆的开发和量产情况、客户情况：  晶银新材2018年即已布局HIT银浆产品的开发，目前已拥有多项关键核心技术，已开发的HIT银浆产品形成电极后电阻率低至5.0×10-6Ω.cm以下，与TCO层的接触良好，接触电阻较小，焊接拉力达到1.5N/mm以上，并具备良好的可持续印刷性能以及耐候性。与进口产品相比，晶银新材HIT银浆产品的体电阻率低5%左右，具备印刷性上的优势，高宽比高2%-5%左右，效率高0.05%以上，焊接拉力高0.3N/mm，具有明显技术优势，技术水平处于行业领先地位。  晶银新材的HIT银浆产品已完成开发和实现销售，截至目前，累计订单数量686KG，客户包括行业前三名在内的4家国内客户和2家海外客户，新增客户进入接洽环节。  HIT是行业内公认的下一代电池技术，正处于快速产业化发展阶段，受国家政策导向的利好鼓励，未来在新基建等应用场景将有较大的规划，苏州晶银新的厂房及产能设计为应对未来市场需求扩大做好准备。  4、对新产品的定位和未来发展预期：  基于光伏行业客户需求规划未来研究方向，和客户、材料供应商、网板供应商、设备供应商充分协同，为客户提供特质化产品以降低被替代性，从而提高客户的黏度。  未来发展以理解客户需求为导向，以致力提供特色产品为定位，以技术优势和规模效应达到提高效率、降低成本为目标，在浆料行业中保持竞争优势，并拓展晶银的产品结构，逐渐向浆料之外的产品研发和投入。  5、上市公司主营业务的介绍：  截至目前上市公司主营业务主要为分立器件和集成电路封测产品，两个厂区于2020年2月10日陆续复工，到3月复工率已达95%。随着新冠疫情持续发酵的影响，公司一季度业务受挫情况逐渐由国内市场转至海外市场，2020年第一季度公司实现营业收入326,429,610.39元，较去年同期减少22.98%；实现归属于上市公司股东的净利润为12,933,251.38元，较去年同期减少25.40%；实现基本每股收益0.0178元，较去年同期减少25.83 %。具体可参阅公司已披露的《2020年第一季度报告全文》。  目前公司经营情况稳步提升，现金流充裕，员工流失率低于行业均值，长期保持持续经营的良好态势。  公司产品属于工业类基础产品，从普通电子类终端产品到汽车电子、医疗、工业控制、5G产业等有广泛应用，并在未来发展中具备上升空间。  6、公司重要的参股公司苏州明皜的情况介绍：  参股公司苏州明皜传感科技有限公司（以下简称“苏州明皜”）以生产微机电传感器芯片和器件，相关工艺的开发、设计，销售本公司生产的产品，并提供技术转让、技术咨询、技术服务；从事本公司生产产品的同类商品及相关工艺软件的批发、进出口、转口贸易及相关配套业务。2020年一季度前两个月因受传统农历新年长假及疫情影响，公司各类产品出货量都受到不同程度的影响，2020年3月份，随着各地区逐步复工，出货量强劲反弹，2020年一季度整体出货量同比略有增长。截至2020年03月31日，苏州明皜资产总额为10,920.15万元，所有者权益为6,164.23万元，累计销售收入1,407.54万元，较去年同期增长34.47%，累计净利润-352.24万元，较去年同期增长39.86%。目前明皜已完成B轮融资，具体可参阅公司已披露的《2020年第一季度报告全文》中子公司情况说明。  7、公司未来发展的规划：  上市公司充分调动自身资源创造协同效应，未来将在半导体、新材料以及传感器等产品领域齐头并进，稳步发展。  谢谢！  接待过程中，公司接待人员与投资者严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，也未向投资者提供任何书面资料，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020-6-17 |